

編號	
(本欄由TITA協會填寫)	

第21屆台灣金根獎

企業名稱：

報名組別： A一般企業組 B中小企業組

報名領域：

- a. 半導體及數位科技
- b. 航太及精密工業科技
- c. 綠能及能源科技
- d. 循環經濟及智慧農業
- e. 醫療保健
- f. 人文社會科技

公司地址：

公司承辦聯絡人：

公司承辦聯絡人電話：

第21屆台灣金根獎報名表

目錄

1 報名表(含受審資料、個資同意書) (附件1).....	
2 財務狀況佐證資料	
(1) 廠商設立(登記)證明	
(2) 最近一期納稅(申報)證明影本或免稅證明	
(3) 財務三表(損益表、資產負債表及現金流量表)	
3 推薦書 (無可免) (附件2).....	

附件1

第21屆台灣金根獎 - 報名表

報名日期：_____

編號：_____ (本會填寫)

報名組別	<input type="checkbox"/> A 一般企業組 <input type="checkbox"/> B 中小企業組		
報名領域	<input type="checkbox"/> a 半導體及數位科技 <input type="checkbox"/> b 航太及精密工業科技 <input type="checkbox"/> c 綠能及能源科技 <input type="checkbox"/> d 循環經濟及智慧農業 <input type="checkbox"/> e 醫療保健 <input type="checkbox"/> f 人文社會科技		
公司名稱 (獎座/獎狀 製作依據)	中文	公司名稱全名	
	英文	Company Name	
通訊地址(含郵遞區號)		公司網址	
<input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 上櫃 <input type="checkbox"/> 公開發行股票 <input type="checkbox"/> 中小企業及其他		創立日期	西元 年 月 日 迄今(2025)成立 年
實收資本額 (萬元計)		員工人數	
2024年 營業額 (萬元計)		產業別	
董事長		金根獎 報名作業 聯絡人	姓名(含職稱)
總經理			電話(含分機) 手機：
研發主管			電子信箱
企業 負責人 背景說明	請以條列式簡述 1. 企業負責人背景說明 2.		

<p>公司沿革 簡介</p>	<p>(500字以內，條列式簡述)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司沿革簡介 2.
<p>營業項目</p>	<p>請以條列式簡述</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 營業項目 2.
<p>產品介紹</p>	<p>請以條列式簡述</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 產品介紹 2.
<p>股東結構 及經營團 隊介紹</p>	
<p>國內/外 投資情形</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) 公司名稱及地區/國別 (2) 投資項目內容 (3) 設廠員工人數 (4) 投資資金規模 (5) 海外各廠營業額佔整體營業額比例 (6) 其他相關說明及佐證事項

※產業科技特殊貢獻獎：評審委員推薦1-2家對台灣產業及社會特殊貢獻廠商(可從缺)。

※金額請以萬元呈現。

附件1

第21屆台灣金根獎- 受審資料

(一般企業獎、中小企業獎實績評估指標)

壹、深耕台灣·全球佈局(50%)

1. 以台灣為中心之全球運籌(請說明最近1~2年) (15%)

1-1.企業核心技術及營運中心深耕台灣等情形。

1-2.企業於全球佈局及分布地區經營概況說明。

1-3.統籌國外營運據點之經營策略、投資佈局、國際採購、市場行銷、後勤支援等活動狀況。

2. 以台灣為基地之研發創新及主力產品開發(請說明最近1~2年) (15%)

2-1.研發核心技術及主力產品於台灣生產產品項等。

2-2.研發人力及佔國內員工人力比例。

2-3.企業擁有主要技術專利或先進製程等量能情形。

2-4.企業研發費用及佔總營收比例等狀況。

3. 提供台灣就業機會及積極的人才培訓(請說明最近1~2年) (20%)

3-1.企業與學術機構及經濟部、科技部等相關政府單位建教合作及產學合作項目等情形。

3-2.企業於台灣就業員工人數及全球員工人數及其比例。

3-3.提供受聘員工進行受訓及進修等資源說明。

貳、對台灣社會的貢獻(30%)

1. 在台投資(請說明最近1~2年) (10%)

1-1.資金於台灣投資或回流之狀況等。

2. 企業社會責任(CSR) (請說明最近1~2年) (20%)

1-1.企業從事社會公益活動參與及貢獻，提升企業形象及創造台灣價值。

參、其他發展潛力(20%)

1.有助於台灣形象、強化國家競爭力(請說明最近1~2年)

1-1.其他有關積極對台灣之國際形象貢獻。

※ 金額請以萬元呈現。

附件1

第21屆台灣金根獎-個資使用授權同意書

台灣產業科技推動協會(以下簡稱本協會)基於貴單位報名參與本活動之目的，向您蒐集個人資料，並依個人資料保護法規定，在您提供個人資料前，本協會有義務告知下列事項，敬請詳閱。

1	個人資料類別	辨識個人者	姓名、服務單位、職稱、連絡方式等。
2	個人資料利用之期間、地區、對象及方式	利用期間	本次目的使用期間。但當事人依法權利行使刪除或另有同意者，不在此限
		利用地區	除蒐集目的涉及國際業務或活動外，本協會僅於中華民國領域內利用您的個人資料。
		對象及方式	本協會於蒐集目的之必要範圍內，以電子檔或紙本形式提供合辦或協辦單位(詳細資訊，可詳參議程表或DM)，利用您的個人資料。
3	當事人權利	您可以向本次活動連絡人(詳參議程表或DM)，行使查詢或請求閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用或刪除您的個人資料之權利。	
4	不提供正確個資之權益影響	若您不提供正確之個人資料，或將無法參加本次活動。	
<p>同意書</p> <p>本人已清楚知悉且瞭解上述事項，並同意 貴協會於所列蒐集目的之必要範圍內，處理及利用本人之個人資料。</p>			
立書人簽章：		2025 年 月 日	